

2002年12月26日

## 半導体新会社「ルネサス テクノロジ」の合併契約を締結

- あわせて日立製作所と三菱電機の国内半導体販売会社を合併し、新会社「ルネサス販売」を設立 -

株式会社日立製作所  
三菱電機株式会社

株式会社日立製作所（取締役社長 庄山 悦彦、以下 日立製作所）と三菱電機株式会社（取締役社長 野間口 有、以下 三菱電機）は、システム LSI 事業を中心とする半導体新会社「株式会社 ルネサス テクノロジ」（以下 ルネサス）を 2003 年 4 月 1 日に設立することで本年 10 月 3 日に基本合意して以降、半導体事業部門の分割に関する詳細内容の検討を行ってまいりましたが、本日、合併契約を締結するとともに役員人事を内定しましたのでお知らせします。

日立製作所と三菱電機は、来年 2 月 6 日に臨時株主総会を開催し、本会社分割についての承認を受ける予定です。また、従業員の承継については、「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」に定める手続きに則り、労働組合及び承継される従業員と協議中です。

なお、新会社の販売体制については、国内半導体販売子会社である日立製作所全額出資の株式会社日立セミコンデバイス（取締役社長 伊藤 正義、以下 HSDS）と三菱電機全額出資の三菱電機セミコンダクタシステム株式会社（取締役社長 高山 哲男）を合併し、販売新会社 株式会社ルネサス販売（以下 ルネサス販売）を設立し、2003 年 4 月 1 日から販売活動を開始します。ルネサス販売 取締役社長には 水津 克己（現三菱電機 役員 半導体事業本部 副事業本部長）、取締役副社長に 田嶋 三郎（現 HSDS 専務取締役）が就任する予定です。販売拠点は、国内 19 拠点となり、ルネサス製品の国内販売、サービス・サポートを提供します。HSDS の子会社である株式会社日立電子デバイス販売（東京都中央区）<sup>注</sup>は、ルネサス販売の子会社となります。海外販売体制については、2003 年度前半を目途に、米国、欧州、アジア各地域における両社の拠点を統合する予定です。国内外販売会社の統合により、ルネサスは開発・設計・製造から販売・サービス・サポートに至る一貫した事業運営を推進します。

注：2003 年 4 月 1 日付で、株式会社ルネサス デバイス販売に商号変更予定

ルネサスグループは、今後市場の拡大が見込まれるシステム LSI 分野において、

システム LSI の核となるマイクロコントローラ（MCU）では、新会社のフラッグシップとしてのマイコン事業で安定的な経営基盤の確保

技術優位性のあるアナログ、フラッシュメモリ、ディスクリット半導体事業を強化し、収益の柱として育成

両社の強みである応用技術力を活かしたシステムオンチップ（SoC）事業において、マイコン、ロジック、アナログを組み合わせた複合製品で成長新分野を狙うこと

により事業を拡大します。特に、モバイル、ネットワーク、自動車、デジタル家電分野におけるリーディングポジションを目指し、豊かなユビキタス社会を実現するため、システムパートナーをグローバルに支えるインテリジェントチップソリューションのプロバイダとして、信頼される半導体会社を目指します。

## ルネサス テクノロジーの概要

- (1) 会 社 名：株式会社 ルネサス テクノロジー（英文名称：Renesas Technology Corp.）
- (2) 本店所在地：東京都千代田区丸の内二丁目4番1号（丸の内ビル）
- (3) 資 本 金：500億円（発行株式 500万株）
- (4) 株 式 割 当：日立製作所 275万株（55%）、三菱電機 225万株（45%）
- (5) 会社設立日：2003年4月1日
- (6) 事 業 内 容：マイコン・ロジック・アナログ等のシステム LSI、ディスクリート半導体、フラッシュメモリ・SRAM等のメモリの開発、設計、製造、販売、サービスの提供
- (7) 役 員：
  - \* 取締役会長&CEO 長澤 紘一（現 三菱電機 専務取締役 半導体事業本部長）
  - \* 取締役社長&COO 伊藤 達（現 日立製作所 上席常務 半導体グループ長&CEO）
  - \* 取締役副社長 福田 泰彦（現 三菱電機 役員 半導体事業本部 副事業本部長）
  - \* 取締役副社長 伊藤 正義（現 日立製作所 理事 日立セミコンデバイス取締役社長 兼 半導体グループ CMO 兼 CIO）
  - 常務取締役 水津 克己（現 三菱電機 役員 半導体事業本部 副事業本部長）
  - 常務取締役 荻野 興一（現 三菱電機 役員 監査部長）
  - 常務取締役 稲吉 秀夫（現 日立製作所 半導体グループ 経営企画本部長）
  - 常務取締役 大西 力（現 日立製作所 半導体グループ 人材戦略本部長）
  - 取締役（非常勤） 中村 道治（現 日立製作所 常務 研究開発本部長）
  - 取締役（非常勤） 塚本 克博（現 三菱電機 役員 半導体事業本部 副事業本部長）
  - 監査役 小川 公熙（現 日立製作所 理事  
日立日鉄半導体（シンガポール）社 社長）
  - 監査役（非常勤） 三好 崇司（現 日立製作所 理事 財務一部長）
  - 監査役（非常勤） 齊藤 正憲（現 三菱電機 役員 経営企画室 関係会社部長）
- \* は代表取締役を表す
- (8) 売 上 高：9,000億円以上（2003年度目標（連結））
- (9) 従 業 員 数：約 27,200名（設立時（連結））
- (10) 譲渡資産及び負債：ルネサスが日立製作所から承継する予定の資産は 3,352億円、負債は 1,574億円、三菱電機から承継する予定の資産は 2,234億円、負債は 1,198億円です。（個別）

## ルネサス販売の概要

- (1) 会 社 名：株式会社 ルネサス販売（英文名称：Renesas Technology Sales Co., Ltd.）
- (2) 本店所在地：東京都千代田区大手町二丁目6番2号（日本ビル）
- (3) 資 本 金：25億円（発行株式 500万株）
- (4) 株 主：ルネサス テクノロジー（100%）
- (5) 会社設立日：2003年4月1日
- (6) 事 業 内 容：半導体素子、集積回路、その他の電子部品、開発装置等の電子応用機器の販売、マイクロコンピュータ関連等ソフトウェアの開発
- (7) 代 表 者：取締役社長 水津 克己（現 三菱電機 役員 半導体事業本部 副事業本部長）  
取締役副社長 田嶋 三郎（現 日立セミコンデバイス 専務取締役）
- (8) 売 上 高：5,200億円（2003年度目標）
- (9) 従 業 員 数：約 900名（設立時）

< 統合前の 2 社概要 >

株式会社 日立セミコンデバイス ( 英文名称 : Hitachi Semiconductor and Devices Sales Co., Ltd. )

- (1) 本店所在地 : 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 ( 第二鉄鋼ビル )
- (2) 資 本 金 : 20 億円
- (3) 株 主 : 日立製作所 ( 100% )
- (4) 会社設立日 : 1996 年 6 月 1 日
- (5) 事 業 内 容 : 電子部品及びその開発装置等の電子応用機器の販売
- (6) 代 表 者 : 取締役社長 伊藤 正義
- (7) 売 上 高 : 1,900 億円 ( 2002 年度見込み )
- (8) 従 業 員 数 : 540 名 ( 2002 年 7 月 1 日現在 )

三菱電機セミコンダクタシステム 株式会社

( 英文名称 : Mitsubishi Electric Semiconductor Systems Corp. )

- (1) 本店所在地 : 東京都品川区東品川二丁目 2 番 4 号 ( 東京 MI ビル )
- (2) 資 本 金 : 5 億円
- (3) 株 主 : 三菱電機 ( 100% )
- (4) 会社設立日 : 1997 年 10 月 1 日
- (5) 事 業 内 容 : 半導体製品、半導体応用製品、電子デバイスの販売
- (6) 代 表 者 : 取締役社長 高山 哲男
- (7) 売 上 高 : 155 億円 ( 2002 年度見込み )
- (8) 従 業 員 数 : 160 名 ( 2002 年 7 月 1 日現在 )

< 問い合わせ先 >

株式会社 日立製作所 コーポレート・コミュニケーション本部 広報部【担当 : 佐藤】  
〒101-8010 東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地  
電話 03-3258-2055 (ダイヤルイン)

三菱電機 株式会社 広報部【担当 : 磯崎】  
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番地 3 号  
電話 03-3218-2172 (ダイヤルイン)

以 上

---

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。  
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

---